

## Descrizione del prodotto

### Info Veloci

|                                     |                                                           |                            |                              |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------|
| Luogo d'origine                     | Guangdong, Cina (continente)                              | Marchio                    | O-leader                     |
| Materiale di base                   | FR-4, Alluminio                                           | Spessore di rame           | 0,5 once-5 once              |
| Min. Dimensione del buco            | 0,2 millimetri                                            | Min. Larghezza della linea | 0,2 millimetri               |
| Finitura superficiale applicabile a | immersione oro, OSP, senza piombo HASL                    | Spessore della tavola      | 0.1-5mm                      |
| certificati                         | led, telefono cellulare, condizionatori d'aria, lavatrici | personaggio                | Pcb di controllo industriale |
| peso                                | ISO9001, UL, RoHS, SGS                                    | Q / CTN                    | 10PCS-100PCS                 |
| Numero di modello                   | 0,01 kg -5 kg                                             | MOQ                        | 10 pezzi                     |
| colore                              | produttore pcba assemblaggio pcb banca di potere          | Min. Interlinea            | 0,2 millimetri               |
| tipo desigh                         | blu, rosso, verde, nero, giallo                           | prezzo                     | \$ 0,1- \$ 10                |
|                                     | requisito del cliente                                     | taglia                     | 0.01m3-10m3                  |

### Imballaggio & Consegna

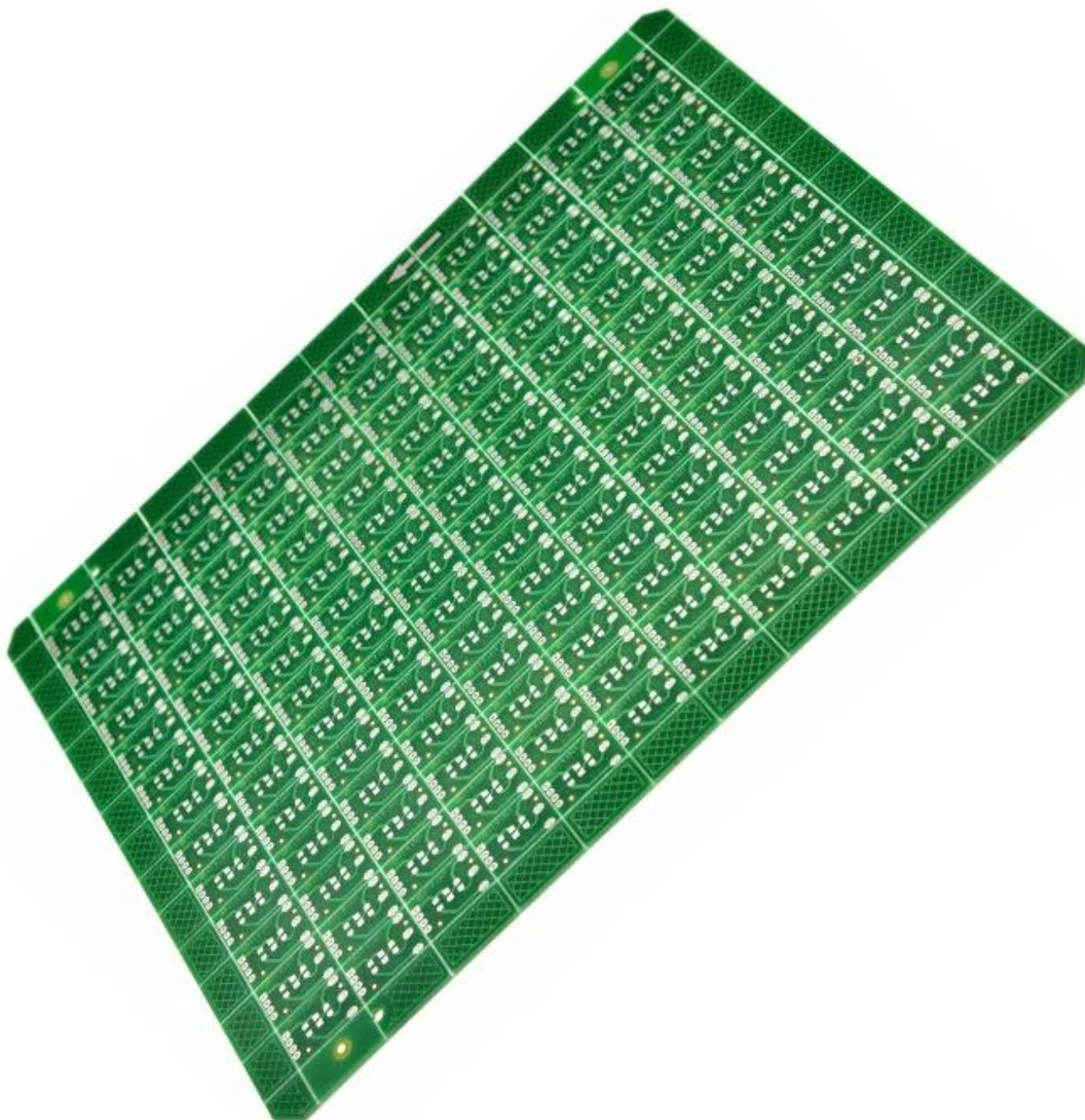
|                              |                                                   |
|------------------------------|---------------------------------------------------|
| dettagli sul confezionamento | Produttore professionale di schede PCB da 16 anni |
| Dettaglio di consegna        | 7-12days                                          |

## Descrizione del prodotto

### Fabbricazione professionale di schede PCB da 16 anni

| articolo                                        | 2014      |           | 2015 ~ 2016 |           | 2017 ~ 2018 |           |
|-------------------------------------------------|-----------|-----------|-------------|-----------|-------------|-----------|
|                                                 | Volume    | Campione  | Volume      | Campione  | Volume      | Campione  |
| Conteggio dei livelli                           | 32        | 42        | 38          | 44        | 42          | 48        |
| Linea / spazio min (µm)                         | 50/50     | 40/45     | 40/45       | 40/40     | 35/40       | 35/35     |
| Foro minimo diametro (mm)                       | 0.15      | 0.10      | 0.15        | 0.10      | 0.15        | 0.10      |
| Proporzioni di PTH                              | 14: 1     | 16: 1     | 16: 1       | 18: 1     | 18: 1       | 20: 1     |
| N + C + N                                       | 4 + C + 4 | 5 + C + 5 | 5 + C + 5   | 6 + C + 6 | 5 + C + 5   | 6 + C + 6 |
| Qualsiasi interconnessione di livello           | 5 + 2 + 5 | 6 + 2 + 6 | 5 + 2 + 5   | 6 + 2 + 6 | 5 + 2 + 5   | 6 + 2 + 6 |
| Riempimento del piatto via                      | SÌ        | -         | SÌ          | -         | SÌ          | -         |
| Min. spessore del nucleo (escluso il rame) (µm) | 50        | 40        | 40          | 30        | 40          | 30        |
| Min. Diametro laser drill (µm)                  | 75        | 65        | 65          | 50        | 50          | 40        |
| Via su sepolto buco / impilato via              | SÌ        | -         | SÌ          | -         | SÌ          | -         |

|                              |                                                                                                                                                                                                          |   |    |   |    |   |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|----|---|----|---|
| Materiale                    | FR4, Megtron, Nelco, Rogers, rame pesante, ecc.                                                                                                                                                          |   |    |   |    |   |
| PCB condensatore incorporato | Sì                                                                                                                                                                                                       | - | Sì | - | Sì | - |
| Processo di superficie       | HASL senza piombo, ENIG, OSP, argento per immersione, stagno per immersione,<br>Flash oro, placcatura in oro, placcatura in oro duro selettivo,<br>Maschera di saldatura pelabile, inchiostro al carbone |   |    |   |    |   |



[Fornitore di PCB a doppia faccia, assemblaggio PCB Circuito stampato](#)